DIALOG(R) File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008108763 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1989-373874/ 198951

Surface conductive electron emitting element - provides intermediate layer made of high-heat conductive material between substrate and thin film NoAbstract Dwg 3/5

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 1279538 A 19891109 JP 88107565 A 19880502 198951 B

Priority Applications (No Type Date): JP 88107565 A 19880502

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 1279538 A 5

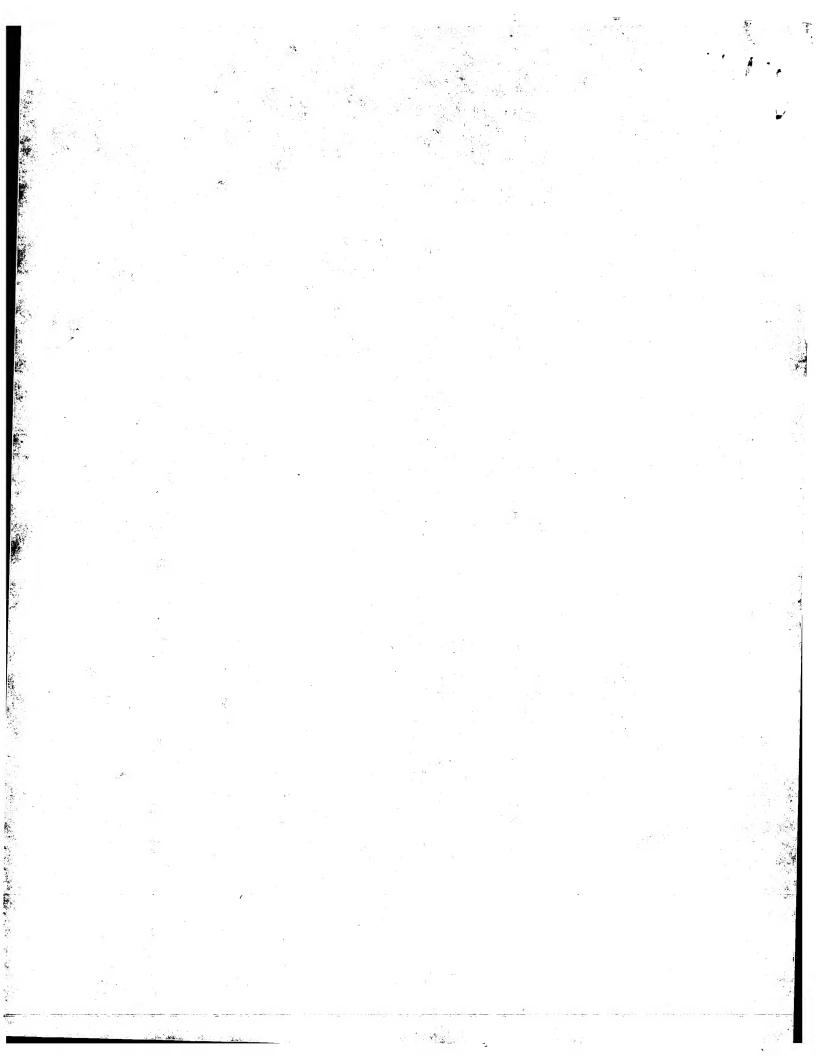
Title Terms: SURFACE; CONDUCTING; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; INTERMEDIATE; LAYER; MADE; HIGH; HEAT; CONDUCTING; MATERIAL; SUBSTRATE; THIN; FILM; NOABSTRACT

Derwent Class: U11; U12; V05

International Patent Class (Additional): H01J-001/30; H01J-037/06

File Segment: EPI

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C18B; U12-B03X; V05-F03; V05-L01; V05-M03



#### <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-279538

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号·

母公開 平成1年(1989)11月9日

H 01 J 1/30 37/06 A-6722-5C Z-7013-5C

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称 電子放出案子

②特 顧 昭63-107565

②出 顧 昭63(1988)5月2日

金 子 哲 也 @発明者 何分発 明 者 坂 野 裏 和

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

**70**発 明 者 野 村 - 館

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

俊彦 @発明者 武 田 の出願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 豊田 善雄 19代理人

#### 1 . 発明の名称

使子放出鉴子

### 2.特許請求の範囲

- (1) 苗板上に少なくとも経路と電極が設けられ、 鉄梯間に高板抗部の形成された裏面伝導形電子放 出来子において、基板と移版との間に中間層を設 けたことを特徴とする電子放出業子。
- (2) 中間磨が、低熱影楽率で高熱伝導率の材料か らなることを特徴とする請求項1項に記載の電子 放出案子。
- (3) 中間層が、SiO2又はSiO2を主流分とする設か らなることを特徴とする請求項1項又は2項に記 截の電子放出案子。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木苑明比世子放出桌子、特に麦頭伝導形電子放 出来子の構造に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

従来、箇単な構造で電子の放出が得られる素子 として、例えば、エム アイ エリンソン(乳・1. Elinson)等によって発表された冷粒極素子が知 られている。【ラジオ エンジニアリング エレ クトロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.)第10卷 , 1280~1286頁 , 1965年]

これは、基板上に形成された小面積の存績に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には裏面伝導 形放出電子と呼ばれている。

との波蘭伝導形放出業子としては、前記エリン ソン等により開発されたSaOr(Sb)無難を用いたも の、 Au郁膜によるもの [ジー・ディトマー "スイ ン ソリド フィルムス"(G. Dittmer: "Thin Salid Files " ) , 9 趋 , 317 頁 , (1972年)], 110 慈願によるもの【エム ハートウェル アン ド シー ジー フォンスタッド"アイ イー イー イー トランス\* イー ディー コンファ レンス(M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trens. EU Conf. ") 519 頁 , (1975年) ] . カーボン摩膜によるもの [荒木久他: "真空" , 第28巻 , 第 1 号 , 22頁 , (1983年) ] などが報告 されている。

これちの表面伝導形放出案子の臭恋的な案子構成を第4回の新面図及び第5回の斜視図に示す。 4は電気的接続を得る為の電極、2は電子放出材料で形成される障膜、1は基板である。

後来、これらの委面伝導形放出案子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出値を形成 する。即ち、前記2つの電極4の間に電圧を印加 する事により、尊譲2に通電し、これにより発生 するヴュール熱で薄誤2を局所的に破壊、変形も しくは変質せしめ、電気的に高短抗部5を得るも のである。

[発明が解決しようとしている護職]

しかしながら、上記従来例では蒸板と印設が直接界面を形成して接触しており、フォーミング処理の通電加熱や電子放出部動の数、基板上の小面

はの神吸器へ局所的な発熱が生じ、路板内応力による液が大きく発生し、次の様な欠点があった。

- (1) 適度加熱の際、基板が割れ、砂膜が切断されるため、電子放出案子として機能しなくなる。
- (2) 通電加熱の際、基板から移腹が射離すること があり、電子放出案子として安定性、再現性、寿 命が著しく低下する。
- (3) 電子放出時における時段を流れる電流によっても確認の高板抗能が局所的に発無し基板が割れ、確認が対策されることもある。
- (4) (1)・(2)・(3) の問題点のため、加熱温度の上限や益板材料、作談材料の選択の組み合わせに削援があった。

即ち、小面積の時候部や稗膜の高弧抗部での局

係的な免患を均一に短時間で基板内へ拡散させ、かつ大きな熱勾配が免生しても指板の熱酪蛋優 数が小さいために発生する応力が小さく基板内の歪を極力おさえて、指板割れや障膜の到離を防止していた。このため、Sa0;(Pb)薄膜の様な高齢点材でも通電処理によるフォーミングを可能としていた。

しかし、一般に石灰塩板は、油常のガラス材等の基板に比べ非常に高価であり、また30cm²以上の大きさで表面、面積度の良好な基板を安定して得ることは難しい材料である。

使って、大面数で安価な基板を用いて、表面伝導形電子放出業子を作撃するには、基板材料の限定から前述の欠点(1)。(2)。(3) から生ずる欠点(4)、即ち加熱温度の上限や基板材料、稀膜材料の組み合わせに制度があり、所望の特性の変面伝導形電子放出業子を得ることができなかった。

[顕獨を解決するための手段]

水焼明は、 注版上に少なく とも律談と電極が設けられ、 試得膜に高抵抗器の形成された表面伝導

形電子放出業子において、基板と移設との間に中間層を設けたことを特徴とする電子放出業子である。

以下、本発明を第1回~第3例に基づいて詳細 に説明する。

第1 図は水鬼切の一例を示す変子断面図である。1 は基板、2 は中間間3 上に形成された移設、4 は移腹に電圧を印加する電極、5 は途電加熱によってフォーミング処理された高板抗郁である。木業子を真空中で電極4より電圧印加すると高板旅館5 付近より電子が放出される。

する内部応力も小さい。このため、 基板割れや、 待膜の剥離が発生しない 変顔伝導形電子放出案子 が得られる。

次に中国暦3上に、薄鰻2を塩穀形成する。 様 既材料により異なるが、塩酸法としては、真空塩 低法、印刷法、液体コーティング法等による。 形 成法としてはフォトリソエッチング法、マスク素 想法、印刷法等が用いられる。木工程で第2図の 業子外銀図で示す機器2の形状に形成する(第3 図の単限)。

さらに、妻子基板上に電板4をマスク蒸送法による真空堆積等によって、第2回の電板4の形状に堆積形成する(第3回の参照)。

本お、図中、 2 は 0.01~20mm、 W は 0.1 ~ 20mm の 範囲で十分な電子放出を得ることができる。 その後、本常子を真空中に置き、電極 4 に電圧を印加して維度 2 の一部へ通電加熱によるフォーミング処理をほどこして高抵抗部 5 を形成する(第 3 図 4 及び 第 2 図 4 原)。

以上の製造方法によって本発明の衰菌伝導形電子放出素子を得ることができる。

本是明において基板材は、電子放出素子及び中間層を支持できるものであれば良く、一般的で安価なガラス基板、例えば背板ガラス、白板ガラス、個ケイ酸ガラス等の基板材が用いられる。 これらの材料は、比較的熱伝導率が低く、かつ熱 影要係数が大きくても、一般的なガラス材であれ

ば、中間層を致けることにより使来例の様な問題 は発生しない。

中間層には、進版材料との比較において低熱酸 受率で高熱伝導率のものを用いる。通常は熱酸要 来 5 × 18・1~10×10・1/ で、熱伝導率0.003 ca &/ ca、s・deg 以上程度のものがよい。

具体的な材料としては、その形成方法や材料の供給安定性、取扱い、電気的能操性能、衰弱伝導
形電子放出業子に対する基板材中に含まれるカナトリウムの様な不純物の認入防止、安価である点等から、SiOzを主成分とした&&zOz、ZrOz、TiOz、8gO等との報合材でもよい。また中間層の構成としてSiOz単一材料や混合材の単層流の他に多層構造で中間層を構成しても使用可能である。

中間暦の厚みとしては電子抜出材稼襲の材料に もよるが、通常500 A程度以上が好ましい。高齢 点材料の一つであるSaOz(Pb)材を跨額とした場合 でも中間暦の厚みが1000A程度あれば、充分な効 歴史報ることができる。 遊覧の材料としては、SnO2、 IgO2、PbO 等の金融酸化物、Au、Ag、Pt 等の金属、カーボン、その他各種半導体等、高融点材料を含め、製面伝導形理子放出案子に用いられているものであればよい。また移覧の厚みは500 Å~1μm程度が良い。

電板の材料としては、Ni. Pt, Al. Cu, Au, fa など過常の金属やその他の導電性部材等、変面 低等形電子放出案子に用いられているものであれば、使用することができる。電板の厚みは、 500 A以上が好ましい。

#### [安雄代]

前述の第3個に示す工程圏に基づいて、以下のように電子放出書子を作製した。

① 洗浄された青板ガラスからなる盆板上に、 液体コーティング材(東京応化工業師社製OCD) も塗布し、菇板を焼成することによって、護序 1000A程度のSiOzからなる中間層を設けた。

② 次に、①で得た中間層上にフォトレジストを 形成し、更にセラミックコーティング制を用いた 盤市焼成による液体コーティング法で限厚1000A 程度のSmO2(Pb)から成る専電膜を成態した後、フォトレジストを剥離しSmO2(Pb)をリフトオフ法によって形成して確認を得た。

この時、種類は第2図に示すような形状とし、 第2図中でww 0.isa とした。

む 次いで、上記パターニングされた額銭の上に、真空堆積法により限序1080人程度のニッケルからなる電額を設けた。

この時、マスク真空堆積法により電極を第2図に示したような形状にパターニングし、第2図中でℓ=0.3mm とした。

④ 最後に、18-4torr程度の真空下にて、電極に 直旋電圧を印加し通電処理を行ったところ、前費 電力 1 甲程度で銀膜部分に高板抗能が形成され、 電子放出案子を作製した。

この歌、基版の割れや薄膜の基板からの剝離はなかった。

上記のようにして得た素子を10-\*Terr代の真空中に置き、電板の間に直流電圧V:= 20V を印加

し、上部電極板(図示せず)を高板抗能の上部へ 7 mmの開解で平行に対価させ、電極のマイナス側 との間に複雑配圧100 Vを印加した。すると上部 電橋へ1 mm 程度の電子放出電波を得ることができ

更に、水湯子を上配条件で48時間直線して電子 放出させても、基板の割れや種間の剥離は発生し なかった。

#### [発明の効果]

このように、 基板と移放との間に中間層を設けることにより、 次のような効果が得られる。

- (1) 通常加熱の際、基板が別れて、移腹が切断されることがなくなる。
- (2) 適電無熱の数、基板から薄膜の割離を防止 し、電子放出装置として安定性、再現性、寿命が 向上する。
- (3) (1),(2) より盐板材料、移設材料の環状の組み合わせの自由度がひろがり、所望の特性を有する移設材料を安価でかつ大面積な盐板材の上に形成することができるようになる。

(4) 電子放出中の免熱による筋板の倒れ及び移設 の劉輝を防止できるという効果があり、電子放出 装蔵の借紙性を向上させることができる。

その他に、中間層をSiO1とすることによって、電気的絶縁性能等が優れ、また基版中に含まれる不動物の電子放出業子への超入を防止する基版を提供することができる。

また中間層をセラミックコーティング剤を用いた 並 市、 焼成に よる 液体 コーティング 法に よって 形成 することに より、 より 大面 後の 基板 上に も安価 で 精度 良く、 均一 な中間 暦 を 容易に 得ることが できる。

以上から、健衆石英基板を用いていた電子放出業子に比べ、性能の低下が無く、かつ、大面積の電子放出業子を安価で容易に仰られる基板材料から作製できるようになった。

# 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る電子放出案子の断面図、第2図は本発明に係る電子放出案子の射視図、第3図は本発明に係る電子放出案子の製造工程図、

郎 4 図及び郎 5 図は従来の電子放出素子の説明図である。

1…发掘。

2 … 蘇盟、

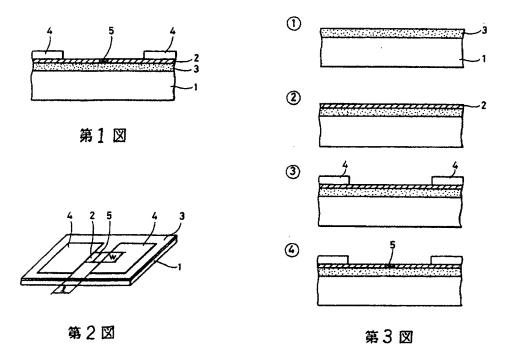
3 …中間層、

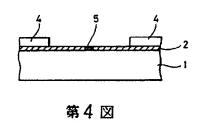
4…增福.

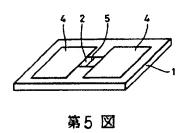
5 … 高風抗勝。

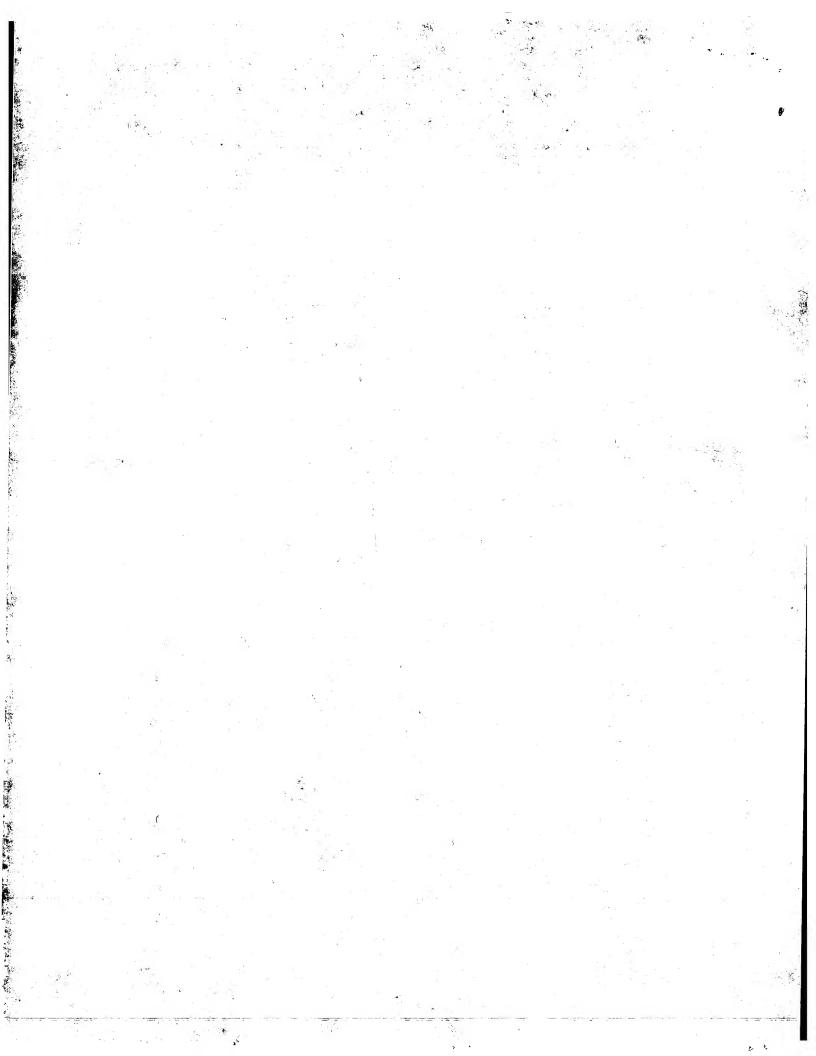
出職人 キャノン株式会社

代理人 登 田 毎 雄









DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008084615 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1989-349727/198948

XRAM Acc No: C89-154964 XRPX Acc No: N89-266062

Electron-emitting device providing stable electron beams - comprises electron-emitting area between opposed electrodes on substrate surface, with conducting film

A Committee of the Comm

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Inventor: NOMURA I; SUZUKI H

Number of Countries: 006 Number of Patents: 005

Patent Family:

		4							
Patent No		Kind	Date	Applicat No		Kind	Date	Week	
ΕP	343645	Α	19891129	ΕP	89109409	А	19890524	198948	В
JΡ	1298624	А	19891201	JP	88126958	А	19880526	199003	
US	4954744	Α	19900904	US	89356175	Α	19890524	199038	
ΕP	343645	В1	19941005	ΕP	89109409	A	19890524	199438	
DE	68918628	E	19941110	DE	618628	A	19890524	199444	
				ΕP	89109409	А	19890524		

Priority Applications (No Type Date): JP 88126958 A 19880526 Cited Patents: A3...9027; No-SR.Pub; US 3458748; US 3789471

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 343645 A E 21

Designated States (Regional): DE FR GB NL

EP 343645 B1 E 22 H01J-001/30

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 68918628 E H01J-001/30 Based on patent EP 343645

Abstract (Basic): EP 343645 A

An electron-emitting device giving stable electron beams comprises an electron-emitting area between opposed electrodes (3, 4) on a substrate surface (1) with a conducting film (2), having a resistance greater than that of the emitting area and not more than 10110 ohms/square, on the surface of the substrate at least on the periphery of the emitting area and connected to the electrodes.

USE/ADVANTAGE - An electron-emitting device and electron beam generator (claimed) which suffer very little fluctuation in emitted beams, are provided. Steady beam orbits are realised giving unchanging luminescence on phosphor targets and high image quality.

1/15

Abstract (Equivalent): EP 343645 B

An electron-emitting device, comprising electrodes (3,4) mutually opposingly provided on the surface of an insulative substrate (1), and an electron-emitting area (5) provided between said electrodes (3,4), wherein a conductive film having an electrical resistance greater than that of said electron-emitting area and not more than 10power10 omega/square is provided on the surface of the substrate (1) at least at the peripheral area of said electron-emitting area (5) in the state that it is electrically connected to said electrodes (3,4).

Dwg.1/15

Abstract (Equivalent): US 4954744 A

Electron-emitting device comprises electrodes mutually opposing-ly provided in the surface of a substrate; and an electron-emitting area

(I) provided between the electrodes. A conductive film (II), having an electrical resistance greater than that of area (I), and not more than 10 power 10 ohm/square is provided on the surface of the substrate, at least at the peripheral area of (I), in the state that is electrically connected to the electrodes.

Pref. film (II) comprises a deposited film comprising a coride, a carbide, a nitride, a metal, a metal oxide, a semiconductor or carbon, and has a specific resistance less than 10 kohm.cm.

ADVANTAGE - New device suffers very little fluctuation of the elec-tron beams emitted and can give a steady electron beam orbit. (18pp)

Title Terms: ELECTRON; EMIT; DEVICE; STABILISED; ELECTRON; BEAM; COMPRISE; ELECTRON; EMIT; AREA; OPPOSED; ELECTRODE; SUBSTRATE; SURFACE; CONDUCTING; FILM

Derwent Class: L03; U12; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-003/02; H01J-019/10

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): L03-C; L03-C02

Manual Codes (EPI/S-X): U12-B03X; V05-D05C; V05-M03

ŧ.

\* 40 . \* 1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-279538

(43) Date of publication of application: 09.11.1989

(51)Int.CI.

H01J 1/30 H01J 37/08

(21)Application number: 63-107565

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

02.05.1988

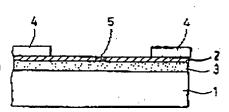
(72)Inventor: KANEKO TETSUYA

SAKANO YOSHIKAZU NOMURA ICHIRO TAKEDA TOSHIHIKO

# (54) ELECTRON EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent a base board from cracking and a film from exfoliation by furnishing an intermediate layer between the base board and film, and eliminating generation of strain due to internal stress of the base board at the time of heating by current supply and at driving for electron emission. CONSTITUTION: Local heat emission generated at a high resistance part 5 when current is supplied for heating and electrons are emitted, is conducted to an intermediate part 3 and dispersed there quickly. This intermediate part 3 is made of a film material containing chiefly SiO2 or SiO2 having a low coefficient of expansion and high thermal conductivity. The heat generated is conducted in a wide interface between the base board 1 and intermediate layer 3 and dispersed in the base board 1. This suppresses local heating in the base board 1, and strain therein does not become large. Because the heat emitting part of film 2 is in contact with the



intermediate layer 3, the internal stress generated is also small. This accomplishes a surface conductive electron emitting element, in which no crack will be initiated in the base board nor the film 2 be exfoliated.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

J	-						
						٠, ، و	
						٣	
		ā .					
		•					
				•			
					•		
						٠	
			Ž.				

Searching PAJ

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

